### 鋼床版溶接継手部におけるき裂の 高精度非破壊評価に向けた 新たな超音波イメージング技術の開発

#### Keyword: 超音波探傷, イメージング, 鋼床版, き裂, Uリブ

#### 岡山大学 環境生命自然科学学域 (工学部・都市環境創成コース) 木本 和志

2023/11/15(水) 鳥取県会場 2023年度 中国地方建設技術開発交流会



- 1. 研究の背景
  - ・ 鋼床版の疲労
  - 超音波探傷試験
- 2. 本研究のねらい
- 3. 実験方法
- 4. 超音波イメージング
  - 画像化方法と結果
  - き裂先端位置特定の精度
- 5. まとめ



- デッキプレートを縦・横リブで補剛
  主桁,横桁と床版が一体化して橋梁構造
- コンクリート系床版と比べ軽量化が可能
  長支間橋梁,地盤の悪い場所で優位

疲労損傷が多数報告されている



背景:鋼床版の疲労

#### 繰り返し荷重 + 応力集中 → 溶接部に疲労き裂が発生

(1)き裂発生箇所の例

(2)Uリブーデッキプレート溶接線 (3)疲労き裂の起点



目視や磁粉探傷試験では検出不能→ **超音波探傷試験**の適用

# 超音波探傷試験の原理-垂直入射の場合-





- 超音波エコーの有無→き裂の有無
- エコーの到達時刻→き裂位置
- エコー高さ→き裂サイズ

### Uリブ溶接線(T継手)の超音波探傷

#### 探傷可能な面が制限される

#### 超音波を斜め方向へ送信 (斜角探傷法)







(1) デッキプレート貫通方向のき裂

(2) 溶接ビード方向のき裂



いずれも反射法。き裂深さの評価が難しい



見落とし防止,精度と客観性の向上

## 本研究のねらい

- 1. センサー設置位置の制限
  - 出来るだけ広い方向から測定したい
  - 種々の送受条件(センサー,位置)へ対応したい
- 2. 探傷結果の表示
  - き裂位置を分かり易く表示したい
  - き裂先端を見つけたい
- 3. 探傷の効率
  - 超音波測定の効率や測定分解能を上げたい



透過法,レーザー多点計測,超音波イメージング,き裂端部検出

模擬継手試験体

(1) 対象部位(隅肉溶接部)

#### (2) 試験体(形状だけを模擬)



アルミニウムブロックを放電加工で切断して作成 (※溶接や疲労試験は行っていない)

形状と寸法が正確に規定された試験体を作成 (き裂長さは2,3,4mmの3通り)



(1) 送受信面

試験体





・送信:圧電斜角探触子→固定,強いビームを入射
・受信:レーザー振動計→高い分解能で多点計測→画像化

## 測定結果:き裂長さ4mmの場合



### 画像化方法 - 開口合成法-

(1) 画像化領域と画像ピクセル

(2) エコー到達時間t<sub>i</sub>(**p**)(点**p**を経由した場合)



(3) 画素値の計算  $I(\mathbf{p}) = \sum_{\substack{j \in \mathbb{Z} \\ e^{\pm i - j} \in \mathbb{N}}} ($ 予想到達時刻 $t_j(\mathbf{p})$ におけるエコー高さ)





## 画像化結果 (45度, 2mmの模擬き裂)



## 画像化結果:経路1と2の和画像



## き裂端部位置の推定精度

× 最大画素値となる位置 1.00 6--0.75 4 0.50 2 -0.25 v[mm] 0.00 0 -0.25-2 -0.50-4 -0.75-6 -1.00-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 x[mm]



2/3波長程度の精度でき裂端部位置が推定されている

## 本研究のねらい → 研究の結果

- 1. センサー設置位置の制限
  - 出来るだけ広い方向から測定したい
  - 種々の送受条件(センサー,位置)を試したい
- 2. 探傷結果の表示
  - き裂位置を分かり易く表示したい
  - き裂先端を見つけたい
- 3. 探傷の効率
  - 超音波測定の効率や分解能を上げたい

#### 本研究のアプローチ

 センサータイプや 配置, エコー 経路に依らず適用可能

- レーザー振動計による受信
   →高い測定点密度かつ非接触測定
   (将来的な高速化の可能性あり)

## 将来的な活用イメージ:非接触Laser-UT



広範囲の効率的測定とき裂の高精度評価 (両立が期待できるアイデア) ボリュームレンダリングや VR, ARによるき裂の可視化

## まとめと課題

- 1. 鋼床版Uリブ隅肉溶接部の疲労き裂を想定した超音波探傷実験とき裂の 画像化を行った.
- 2. 探傷には縦波斜角探触子を送信に用い、デッキプレート板厚方向から45 度傾いた模擬き裂からのエコーを透過法で計測した.
- 3. 画像化は二つの経路を想定して開口合成法で行い、いずれの経路でも明瞭なき裂の指示が得られた.
- 4. 二経路の画像を重ね合わせてき裂端部位置を推定したところ, 概ね2/3 波長程度の精度で端部の特定ができた.
- 5. 反射法の併用,最適な送受信位置と超音波モードの選択,エコー伝播経路特定の自動化,画像合成計算の効率改善が今後の課題.